ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ

1. Краткие теоретические сведения

Полевыми (униполярными) транзисторами называются полупроводниковые приборы, в которых электрический ток создается основными носителями заряда под действием продольного электрического поля, а управление током (модуляция) осуществляется поперечным электрическим полем, создаваемым на управляющем электроде.

Область полупроводникового прибора, по которой протекает управляемый ток, называется *каналом*. Электрод, через который носители заряда втекают в канал, называется *истоком*, а электрод, через который они вытекают из канала, – *стоком*. Электрод, используемый для управления площадью поперечного сечения канала (током канала), называется *затвором*. Затвор должен быть электрически изолирован от канала. В зависимости от способа изоляции различают:

- ПТ с управляющим р-п-переходом;
- ПТ с изолированным затвором или транзисторы металл диэлектрик – полупроводник (МДП-транзисторы).

В настоящее время широко применяются полевые транзисторы с барьером Шотки (ПТШ), в которых в качестве управляющего перехода используется барьер Шотки. Полевые транзисторы с высокой подвижностью электронов, использующие свойства гетероперехода, работают в диапазоне СВЧ.

Структура полевого транзистора с управляющим p-n-переходом и каналом n-типа приведена на рис. 7.1, а. На подложке из p-кремния создается тонкий слой полупроводника n-типа, выполняющий функции канала, т. е. токопроводящей области, сопротивление которой регулируется электрическим полем. Нижний p-n-переход изолирует канал от подложки и задает начальную толщину канала. Обычно выводы истока и подложки соединяют.

Принцип действия ПТ с управляющим p-n-переходом основан на увеличении сопротивления активного слоя (канала) путем расширения p-n-перехода при подаче на него обратного напряжения. Для эффективного управления сопротивлением канала полупроводник, образующий область затвора, легирован сильнее (p+), чем области канала (n) (см. рис. 7.1), при этом расширение обедненного слоя происходит в сторону канала. Наиболее характерной чертой полевых транзисторов является высокое входное сопротивление, т. к. ток затвора мал, поэтому они управляются напряжением. При $U_{3N} = 0$ сопротивление канала минимально $R_{\kappa 0} = \rho l/hw$, где ρ – удельное сопротивление полупроводника канала; l, w – длина и ширина

канала соответственно, h — расстояние между металлургическими границами n-слоя канала. Чем больше обратное напряжение на затворе U_{3H} , тем шире p-n-переходы, тоньше канал и выше его сопротивление. При некотором напряжении на затворе, называемом *напряжением от сечки* $U_{3H\ otc}$, канал полностью перекрывается обедненными слоями. Сопротивление канала становится очень большим и реально достигает значений десятки — сотни мегаом.

При подаче на сток положительного напряжения U_{CU} (рис. 7.1, б) в канале возникает ток I_{C} и напряжение в любом сечении канала $U_{KU}(x)$, измеренное относительно истока, является функцией расстояния до истока x за счет конечного значения удельного сопротивления канала. Поэтому и

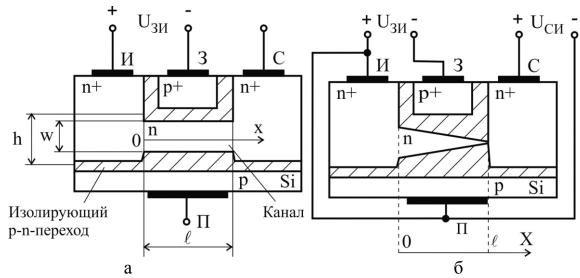


Рис. 7.1. Полевой транзистор с управляющим p-n-переходом: a – структура транзистора ; б – транзистор в режиме отсечки U – исток, 3 – затвор, C – сток, Π – подложка

напряжение между любым сечением канала и затвором $U_{K3}(x)$ является функцией расстояния до истока – x .

 $U_{K3}(x)$ Минимальным при $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ является напряжение $U_{K3}(0) = U_{M3} = -U_{3M}$ максимальным – $U_{K3}(x)$ a при $\mathbf{x} = \ell$ $U_{K3}(\ell) = U_{C3} = U_{CM} + U_{M3}$. Причем для управляющего перехода ЭТИ напряжения являются запирающими, поэтому ширина перехода возрастает от истока к стоку, а ширина канала уменьшается. При некотором напряжении сток – исток, называемом *напряжением насыщения* $U_{CU} = U_{CU \text{ нас}}$, канал ДО минимальной толщины (см. рис. 7.1, б). сужается стока Сопротивление канала при этом $R_{\kappa \text{ нас}} \neq \infty$ больше начального $R_{\kappa 0}$. Под действием напряжения насыщения через канал протекает ток максимальной величины:

$$I_{\text{C max}} = U_{\text{CM Hac}} / R_{\text{K Hac}}$$
 (7.1).

Транзисторы с изолированным затвором (МДП-транзисторы). Характерное отличие полевых транзисторов с изолированным затвором состоит в том, что у них между металлическим затвором и областью полупроводника находится слой диэлектрика — двуокись кремния SiO₂. Поэтому полевые транзисторы с изолированным затвором называются МДП (металл — диэлектрик — полупроводник) или МОП (металл — окисел — полупроводник). Выпускаются МДП-транзисторы с индуцированным и встроенным каналом.

В основе действия МДП-транзистора лежит эффект поля, представляющий собой изменение величины и типа электропроводности полупроводника вблизи его границы с диэлектриком под действием приложенного напряжения. Рассмотрим МДП-структуру, изображенную на рис. 7.2, а и содержащую полупроводник р-типа. При подаче на затвор напряжения, а на подложку отрицательного положительного выталкиваются полем с поверхности вглубь полупроводника и образуется слой с уменьшенной их концентраций. Такой режим называется режимом В обеднения. Электроны этом случае из глубины полупроводника притягиваются к диэлектрику и при некотором напряжении у поверхности полупроводника р-типа концентрация электронов превышает концентрацию дырок, т. е. появляется тонкий слой полупроводника с электропроводностью п-типа. Говорят, что произошла инверсия электропроводности полупроводника. Между областями истока и стока n-типа появилась (индуцировалась) область канала с тем же типом проводимости. Изменяя напряжения на затворе, можно изменять концентрацию электронов в канале, а значит, и его сопротивление. Если увеличивать положительное напряжение на затворе, концентрация электронов в канале увеличивается. Такой режим называется *режимом обогащения*.

МДП-транзисторе индуцированным C каналом (см. рис. 7.2, a) при напряжении на затворе $U_{3H} = 0$ канал отсутствует и при $U_{CM} > 0$ ток стока будет равен нулю. Если увеличивать подаче положительное напряжение на затворе, то, начиная с некоторого значения, называемого пороговым $U_{3 \text{И пор}}$, происходит инверсия электропроводности подложки и образуется канал (см. рис. 7.2, а). В справочниках обычно в качестве порогового приводится значение U_{3M} , при котором ток стока $I_{\rm C} = 10 \ {\rm MKA}$. При $U_{\rm 3M} > U_{\rm 3M \ nop}$ в МДП-транзисторах с каналом n-типа увеличение напряжения на затворе приводит к уменьшению сопротивления за счет обогащения его электронами, ТОК стока при этом увеличивается. МДП-транзистор с индуцированным каналом работает в режиме обогащения.

В *МДП-транзисторе со встроенным каналом* п-типа, структура которого приведена на рис. 7.2, б, уже при отсутствии внешних напряжений

имеется канал, соединяющий области истока и стока. Поэтому при $U_{3N}=0$ и $U_{CN}>0$ протекает ток стока. При увеличении положительного напряжения на затворе область канала обогащается электронами и ток стока возрастает. При увеличении отрицательного напряжения на затворе канал обедняется электронами и ток стока уменьшается. МДП-транзисторы со встроенным каналом работают в режимах обогащения и обеднения.

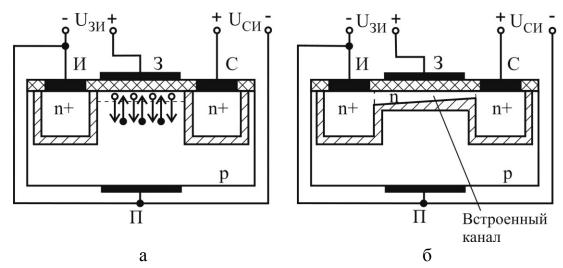


Рис. 7.2. Структура МДП-транзистора: а – с индуцированным каналом; б – с встроенным каналом И – исток, 3 – затвор, С – сток, П – подложка

Полевые транзисторы включаются по схемам с общим затвором (ОЗ) (рис. 7.3, а), общим истоком (ОИ) (рис. 7,3, б), общим стоком (ОС) (рис. 7.3, в). Наиболее часто используется схема включения с ОИ.

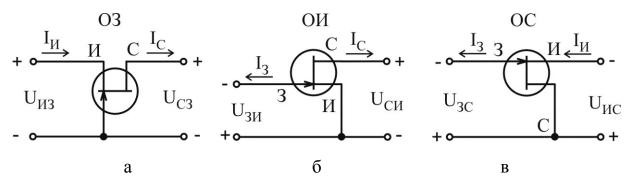


Рис. 7.3. Схемы включения полевых транзисторов: а – с общим затвором; б – с общим истоком; в – с общим стоком

Статические ВАХ полевых транзисторов. Основными ВАХ ПТ являются выходные (стоковые) — $I_C = f(U_{CH})_{U_{3H}=const}$ и характеристики передачи (сток-затворные) — $I_C = f(U_{3H})_{U_{CH}=const}$.

На рис. 7.4 приведены выходные и передаточные BAX различных ПТ с каналом n-типа, включенных по схеме с ОИ: с управляющим p-n-переходом

(рис. 7.4, а, б); МДП-транзистора с индуцированным каналом (рис. 7.4, в, г) и МДП-транзистора со встроенным каналом (рис. 7.4, д, е).

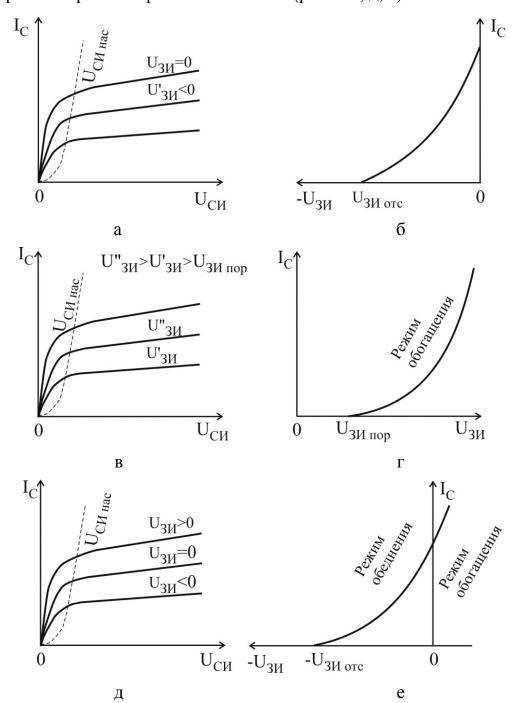


Рис. 7.4. Статические BAX полевых транзисторов: а, б – с управляющим p-n-переходом;

в, Γ – МДП с индуцированным каналом; д, e – МДП с встроенным каналом; а, в, д – выходные характеристики; б, Γ , e – сток-затворные характеристики

Дифференциальные параметры полевых транзисторов. Основными дифференциальными параметрами полевых транзисторов являются:

– крутизна
$$S = dI_c/dU_{_{3M}}|_{U_{_{CM}}=const};$$

- внутреннее (дифференциальное) сопротивление $\left.R_i=dU_{cu}/dI_u\right|_{U_{3u}=const}$
 - коэффициент усиления по напряжению $\left. \mu = dU_{cu}/dU_{3u} \right|_{I_{c}=const}.$

Все три параметра связаны выражением $\mu = SR_i$.

Параметры транзисторов можно определить по статическим характеристикам, как показано на рис. 7.5. Для рабочей точки A (U'_{CU} , I'_{C} , U'_{3U}) крутизна и дифференциальное сопротивление определяются следующими выражениями:

$$S = \frac{\Delta I_{c}}{\Delta U_{3H}} \bigg|_{U_{CH} = U'_{CH}} = \frac{I^{v}_{C} - I^{iv}_{C}}{U'''_{3H} - U''_{3H}} \bigg|_{U_{CH} = U'_{CH}}$$
(7.2);

$$R_{i} = \frac{\Delta U_{cu}}{\Delta I_{c}} \bigg|_{U_{3H} = U'_{3H}} = \frac{U'''_{CH} - U''_{CH}}{I'''_{C} - I''_{C}} \bigg|_{U_{3H} = U'_{3H}}$$
(7.3).

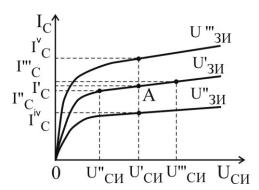


Рис. 7.5. Определение дифференциальных параметров ПТ по семейству выходных ВАХ

В настоящее время широкое распространение получили ПТШ, выполненные из арсенида галлия и работающие на частотах до 30 ГГц, которые используются в малошумящих усилителях СВЧ, усилителях мощности и генераторах.

УГО ПТ, полярности подключения источников напряжения и режимы работы приведены в табл. 7.1. Для маркировки ПТ как и для БТ используется буквенно-

цифровая система обозначений согласно ОСТ 11.336.038-77.

Полевые транзисторы

Тип ПТ	Тип канала	Тип подложки	Условное обозначение и полярности внешних напряжений	Режим работы
Транзистор с управляющим р-п-переходом	n	p	- ° 3 U ° -	_
	р	n	+0-3-W-0+	_
МДП-транзистор с индуцированным каналом	n	p	+ 3 И П - или 0	Обогащение
	р	n	- 3 И П 0 + или 0	Обогащение
МДП-транзистор со встроенным каналом	n	p	+ (-) • 3 П - или 0 - (+) • - или 0	Обогащение (обеднение)
	р	n	-(+)• 3 H П + или 0 + (-)• • +	Обогащение (обеднение)

2. Контрольные вопросы

Контрольные вопросы и задания и задания

- 1. Какие существуют разновидности ПТ?
- 2. Перечислите основные элементы конструкции ПТ с управляющим р-п-переходом и МДП-транзисторов.
- 3. Поясните устройство и принцип действия ПТ с управляющим р-п-переходом.
- 4. Поясните принцип действия МДП-транзисторов со встроенным и индуцированным каналом. Опишите режимы работы этих транзисторов.
- 5. Изобразите график и поясните поведение характеристики передачи и выходных характеристик ПТ различного типа.
- 6. Какие напряжения называются напряжением отсечки $U_{3 \text{M orc}}$ и пороговым напряжением $U_{3 \text{M nop}}$?
 - 7. Перечислите области применения ПТ.
 - 8. Почему ПТ обладает усилительными свойствами?
- 9. Какими физическими явлениями ограничивается диапазон рабочих частот в ПТ?

10. Поясните физический смысл дифференциальных параметров $\Pi T - S, R_i,$

μ?